

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年10月3日
【会社名】	株式会社バイテック
【英訳名】	VITEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川三丁目6番5号
【電話番号】	03（3458）4611 （代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 成瀬 達一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川三丁目6番5号
【電話番号】	03（3458）4619 （直通）
【事務連絡者氏名】	執行役員 成瀬 達一
【縦覧に供する場所】	株式会社バイテック大阪支店 （大阪市西区江戸堀一丁目3番15号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

当社は、平成26年9月26日開催の取締役会において、平成26年12月1日を効力発生日として、三井物産エレクトロニクス株式会社（以下「三井物産エレクトロニクス」）のデバイス事業を会社分割により当社が承継すること（以下「本分割」）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 本分割の相手会社に関する事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	三井物産エレクトロニクス株式会社
本店の所在地	東京都港区芝公園2-4-1（芝パークビルA館10階）
代表者の氏名	代表取締役社長 市川 誠
資本金の額	350百万円
純資産の額	1,944百万円（平成26年3月31日現在）
総資産の額	7,412百万円（平成26年3月31日現在）
事業の内容	半導体、集積回路等の電子部品、電気通信機器およびその部品の販売および輸出入

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

（単位：百万円）

決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高	33,390	25,639	21,680
営業利益	168	82	5
経常利益	168	48	8
当期純利益	41	△68	22

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

（平成26年3月31日現在）

名称	発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）
三井物産株式会社	100

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 特筆すべき資本関係はありません。

人的関係 当社社外監査役 松山 遥氏が三井物産株式会社社外監査役を兼務しておりますが、本件決定には関与しておりません。

取引関係 特筆すべき取引関係はありません。

(2) 本分割の目的

対象事業の譲受により以下の点でのシナジー効果を見込んでおります。

- ① 承継商材を当社グループ顧客へ拡販することにより、売上及び利益増加が見込まれます。
- ② 承継顧客へ当社グループの商材を販売することにより、売上及び利益増加が見込まれます。
- ③ 産業機器及び通信機器系顧客の獲得により、新しい分野への事業展開が期待でき、より安定的な経営基盤の構築につながると見込んでおります。

(3) 本分割の方法、本分割に係る割当ての内容、その他の本分割契約の内容

① 本分割の方法

三井物産エレクトロニクスを分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。

② 本分割に係る割当ての内容

当社は、三井物産エレクトロニクス株式会社から対象事業の権利義務を承継する対価として69,282千円の金銭を交付する予定です。本会社分割による株式の交付は行いません。

③ その他本分割契約の内容

取締役会決議日 平成26年9月26日

契約締結日 平成26年9月26日

効力発生日 平成26年12月1日

(4) 本分割に係る割当ての内容の算定根拠

算定機関から算定書は取得しておりません。

(5) 本分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社バイテック
本店の所在地	東京都品川区東品川三丁目6番5号
代表者の氏名	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣
資本金の額	5,244百万円
純資産の額	現時点では未定です。
総資産の額	現時点では未定です。
事業の内容	半導体および電子部品等の販売 環境・エネルギー分野のコンサルティング、関連商品の販売

以 上